

中原大學 函

機關地址：320桃園市中壢區中北路200號

聯絡人：謝明發

聯絡電話：03-2654500

傳 真：03-2654599

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國106年3月6日

發文字號：原工醫字第1060000646號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：本校生物醫學工程學系訂於106年8月23日至26日舉辦「2017國際再生醫學材料應用研討會」，請協助公告並轉知所屬人員踴躍投稿，請查照。

說明：

- 一、主題：再生醫學材料、臨床組織工程、生物力學，幹細胞誘導與調控、生物高分子、陶瓷與金屬、生物啟發的智慧材料、3D列印、藥物與基因輸送與細胞治療應用。
- 二、衛星會議：台俄奈米醫學與放射學研討會，東西方生醫材料研討會。
- 三、會議時間：106年8月23日至26日。
- 四、投稿截止日期：106年4月30日。
- 五、早鳥優惠註冊：106年6月30日。
- 六、研討會網址：www.2017isomrm.org.tw。
- 七、主辦單位：本校生物醫學工程學系，協辦單位：中華民國生物醫學工程學會、國家衛生研究院、恩主公醫院及三鼎生物科技公司。



八、贊助與諮詢：請洽「2017年第四屆台灣再生醫學材料應用研討會」

秘書處，電子郵件信箱：2017isomrm@gmail.com。

正本：公私立大專校院、全台醫療院所、本校理學院、工學院

副本：生物醫學工程學系

106/03/06
15:53:43
電子印章

機關影像檔公文

裝

訂

線

